

证券代码：002552

证券简称：宝鼎科技

公告编号：2024-021

宝鼎科技股份有限公司

关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，并同意提交公司2023年度股东大会审议。

具体如下：为满足公司日常经营和业务发展的需要，保证充足流动资金，结合公司实际情况，公司及子公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司）拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币50亿元或等值外币的授信额度，具体融资币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以与金融机构签订的合同约定为准，融资品种包括但不限于专项贷款、贸易融资、流贷、银承、票据贴现、商业汇票承兑、资产池（含票据池）配套额度、保函、保理、供应链金融等。

授信额度在总额度范围内可以在不同授信机构间互相调剂。在授信期限内，该授信额度可以循环使用。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，在该额度内，公司的实际融资金额以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司及控股子公司法定代表人或其授权代理人办理本次向金融机构申请综合授信额度相关的手续。授权期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

上述事项尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月11日